



# CINETIQUE ET MECANISME **DE LA FRAGILISATION** PAR LES METAUX LIQUIDES



Thèse effectuée en collaboration avec le CEA-Saclay / DEN / DPC Service de la Corrosion et du Comportement des Matériaux dans leur Environnement











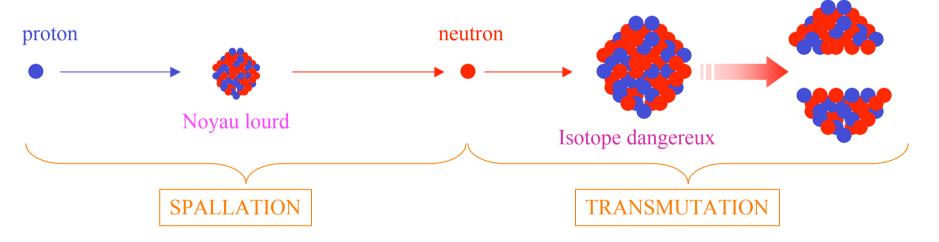
GESTION DES DECHETS ET PRODUCTION D'ENERGIE PAR DES OPTIONS NOUVELLES

#### Contexte : la transmutation des déchets radioactifs

30 décembre 1991 : loi Bataille (⇒ échéance 2006)

⇔ 3 axes de recherche concernant la gestion des déchets radioactifs :

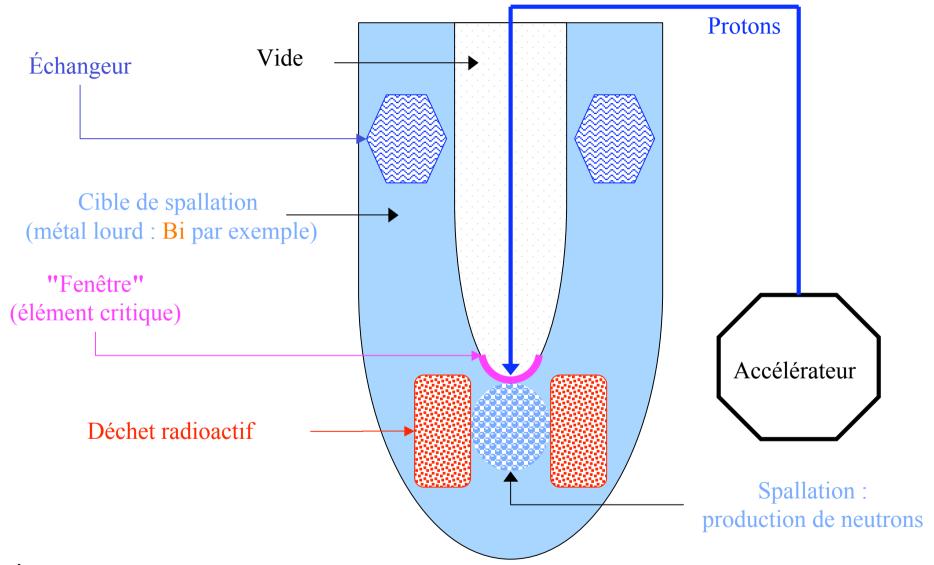
- ① Séparation Transmutation (GEDEPEON)
- ② Stockage en formation géologique profonde (ANDRA)
- 3 Conditionnement et entreposage de longue durée en surface (COGEMA)



Ces neutrons peuvent être obtenus à l'aide de la spallation qui est la production de neutrons à la suite d'un choc entre :

- la cible : un noyau lourd (Pb, Bi...)
  - et
- le projectile : une particule hautement énergétique (proton de quelques GeV)

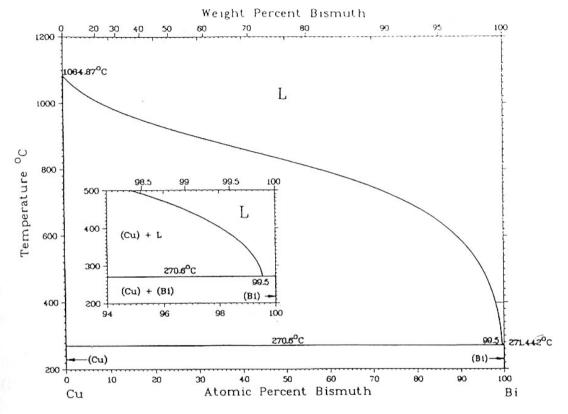
## Le réacteur hybride : "incinérateur" de déchets



Étude de la compatibilité entre le métal liquide et les matériaux de structure Fragilisation par les Métaux Liquides

### Le système Cuivre / Bismuth

- 1. Diagramme de phases :
- $T_{\text{fusion}}(\text{Bi}) \approx 271^{\circ}\text{C}$
- faibles solubilités mutuelles
- pas de composés intermétalliques
- 2. Ségrégation intergranulaire<sup>[1]</sup>:
- très importante (s  $\approx 10^5$  à  $10^6$ )
- fragilisante
- 3. Sensible à la Fragilisation par les Métaux Liquides<sup>[2]</sup> (FML)



- **■** Synergie : contrainte / contact avec un métal liquide
- 4. Fragilité obtenue également après contact et sans contrainte appliquée<sup>[3]</sup>

  ⇔ étude de ce phénomène = pré-requis à l'étude de la FML

[1] Chang et al., Acta Mat., 47 (15), 1999

[2] Joseph et al, Scripta Mat., 40 (8), 1999

[3] Joseph et al, Mat. Sc. Forum, 294-296, 1999

Excellent système modèle

### Plan de l'exposé

- 1. Contact Métal solide / Métal liquide en l'absence de contrainte :  $\sigma = 0$ 
  - ➤ Définitions
  - > Procédures
  - ➤ Cinétique
  - ➤ Épaisseur intergranulaire
  - > Profils de concentration
  - ➤ Modélisation
  - **➤** Conclusions

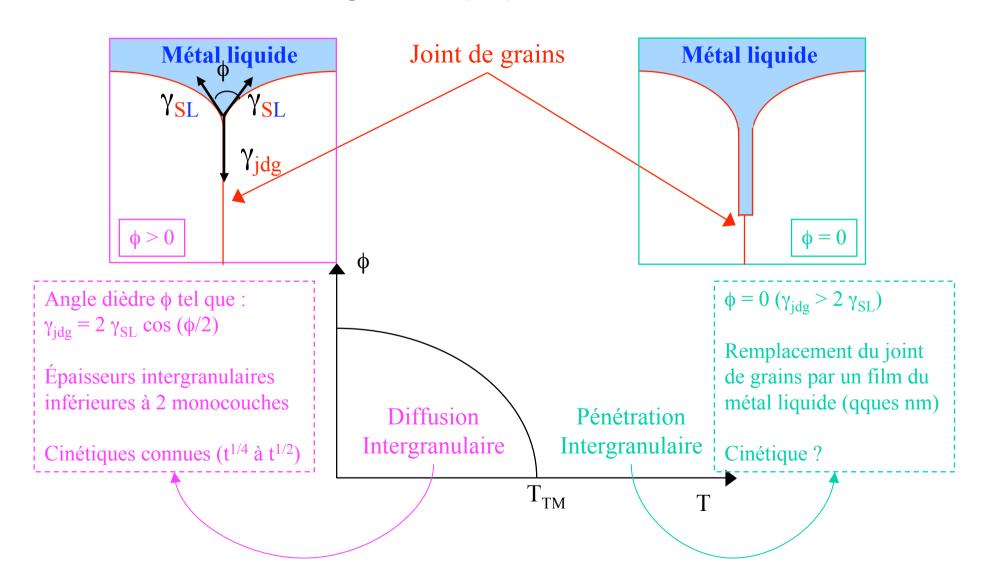
Étude effectuée à 500°C

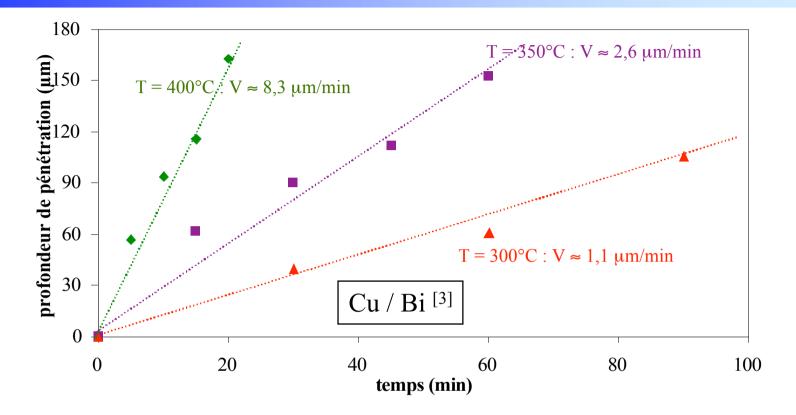
- 2. Contact Métal solide / Métal liquide en présence de contrainte :  $\sigma > 0$ 
  - ➤ Essais mécaniques à 300°C
  - ➤ Modélisation envisagée

Conclusions

Contact avec un métal liquide sans contrainte appliquée

#### > Pénétration Intergranulaire (PIG)





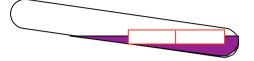
Évaluation de la **cinétique** d'endommagement intergranulaire obtenue après contact entre un métal solide et un métal liquide :

♥ parabolique ou linéaire ?

Évaluation des **épaisseurs intergranulaires** obtenues après contact entre un métal solide et un métal liquide :

♦ 1 à 2 monocouches ou film?

Utilisation d'un **bicristal** (joint de flexion symétrique 50° autour de <100>)



#### **Contact Direct**

alliage Bi-Cu sursaturé en cuivre



#### **Contact Vapeur**

bismuth pur

3h30 - 500°C

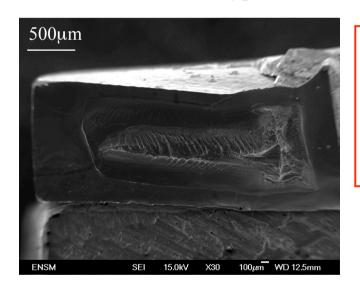
Distance fragile (constatée après rupture par traction à la température ambiante)

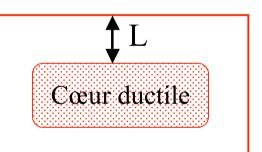
 $L \approx 425 \mu m$  (écart-type : 45  $\mu m$ )

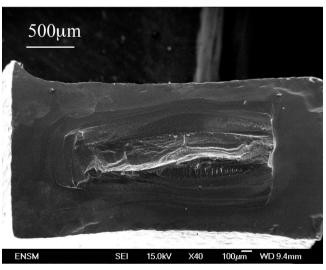
/

 $L \approx 423 \mu m$ 

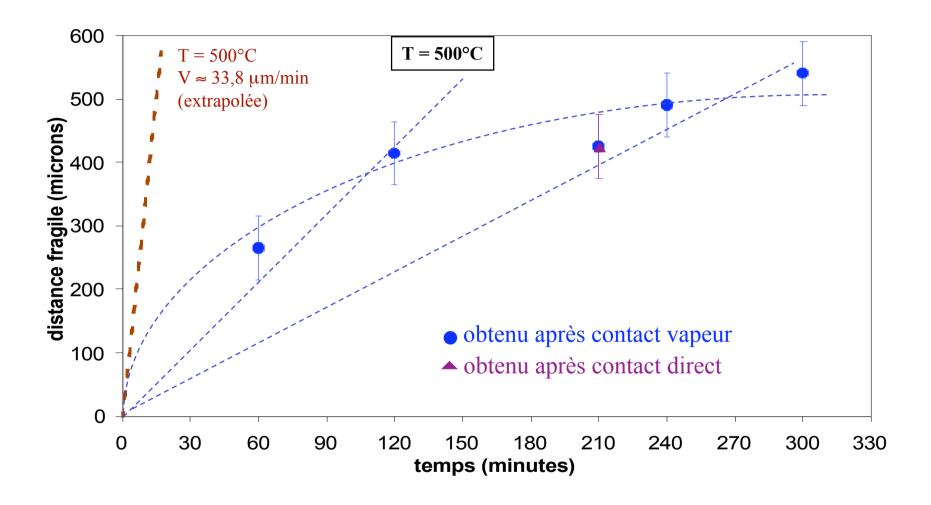
(écart-type : 20 μm)



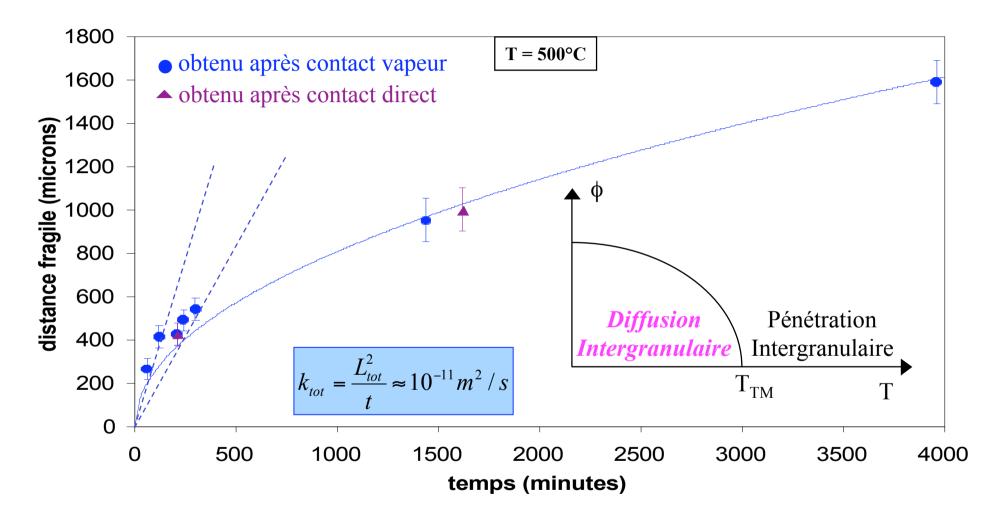




Équivalence entre les deux procédures

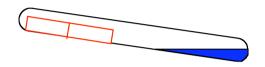


La cinétique obtenue sur le bicristal est plus lente (et moins linéaire ?) que celle extrapolée à partir des résultats obtenus sur des polycristaux



La cinétique est clairement parabolique (meilleur accord obtenu pour  $L \propto t^{0,52}$ )  $\Leftrightarrow$  diffusion intergranulaire ?

1. Pénétration complète obtenue après un contact avec la vapeur de Bi pendant 48 h



2. Trempe à l'eau

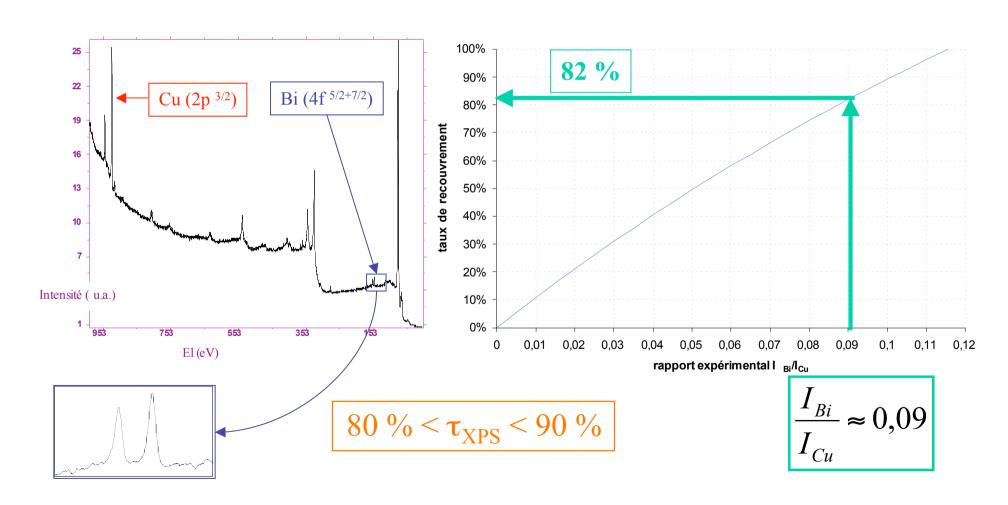
3. Rupture in situ à température ambiante sous ultra vide dans la chambre d'analyse du spectromètre Auger / XPS

4. Analyse XPS et Auger d'une seule moitié
5. Analyse RBS ex situ
Monocouche de Bi avec
τ : taux de recouvrement
Cu

#### 1. Sans contrainte : $\sigma = 0$

Épaisseur : XPS

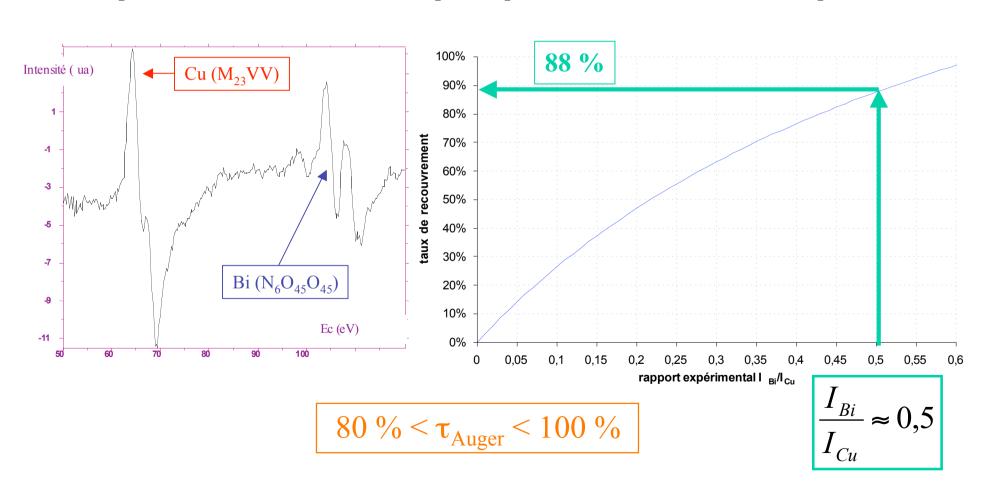
$$\tau_{XPS} = \frac{\frac{I_{Bi}}{I_{Cu}}}{\frac{N_{Bi}^{Bi} \lambda_{Bi}^{Bi} \sigma_{Bi} T(Bi)}{N_{Cu}^{Cu} \lambda_{Cu}^{Cu} \sigma_{Cu} T(Cu)} \left[1 - \exp\left(\frac{-1}{\lambda_{Bi}^{Bi} \cos \theta}\right)\right] + \frac{I_{Bi}}{I_{Cu}} \cdot \left[1 - \exp\left(\frac{-1}{\lambda_{Cu}^{Bi} \cos \theta}\right)\right]}$$

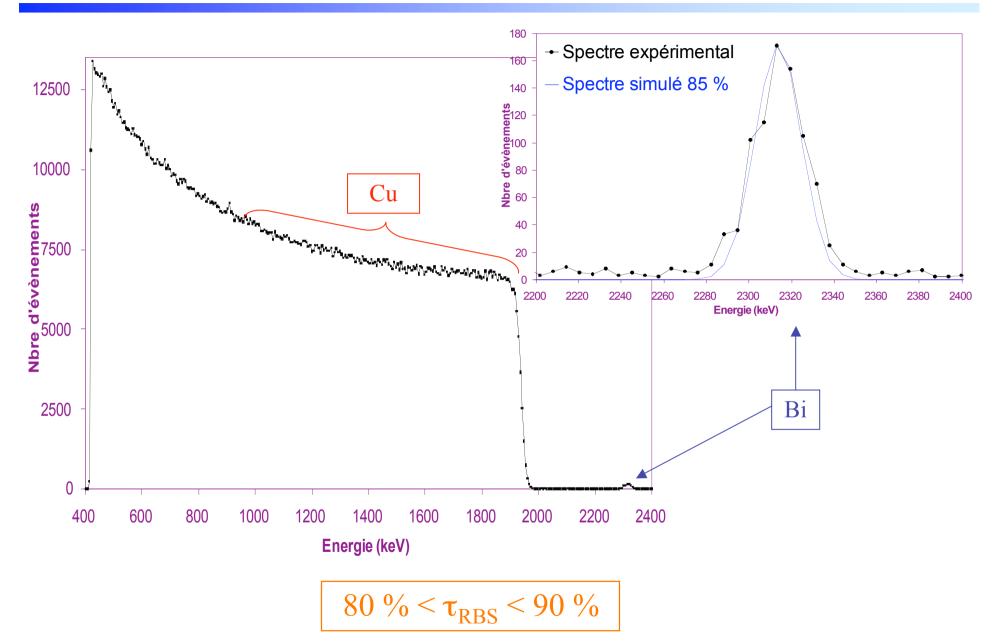


#### 1. Sans contrainte : $\sigma = 0$

# Épaisseur : Auger

$$\tau_{Auger} = \frac{\frac{I_{Bi}}{I_{Cu}}}{\left[1 - \exp(\frac{-1}{\lambda_p^{Bi} \cos \varphi}) \exp(\frac{-1}{\lambda_{Cu}^{Bi} \cos \theta})\right] \frac{I_{Bi}}{I_{Cu}} + \left[1 - \exp(\frac{-1}{\lambda_p^{Bi} \cos \varphi}) \exp(\frac{-1}{\lambda_{Bi}^{Bi} \cos \theta})\right] \frac{I_{Bi}^0}{I_{Cu}^0} \frac{R_{Bi}^{Cu}}{R_{Bi}^{Bi}}}$$





Collaboration: P. Berger (CEA-SACLAY / DSM / DRECAM / LPS)

1. Très bon accord entre les 3 techniques : Auger, XPS et RBS

2. Au total, les concentrations intergranulaires maximales en bismuth ne dépassent pas 2 monocouches équivalentes

3. Cinétique parabolique + épaisseurs inférieures à 2 monocouches

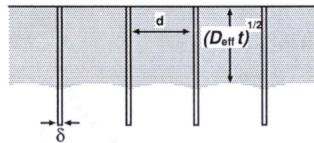
 $\Downarrow$ 

Cu / Bi à 500°C:

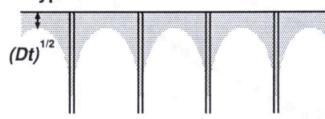
DIFFUSION INTERGRANULAIRE (DIG)

 $(T_{TM} > 500^{\circ}C)$ 

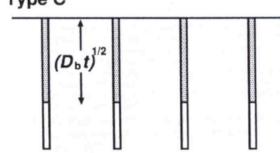
Type A



Type B



Type C

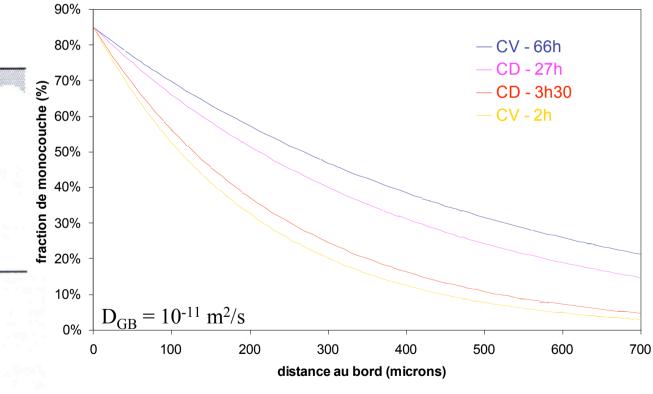


[4] Harrison, Trans. Far. Soc., 57, 1961

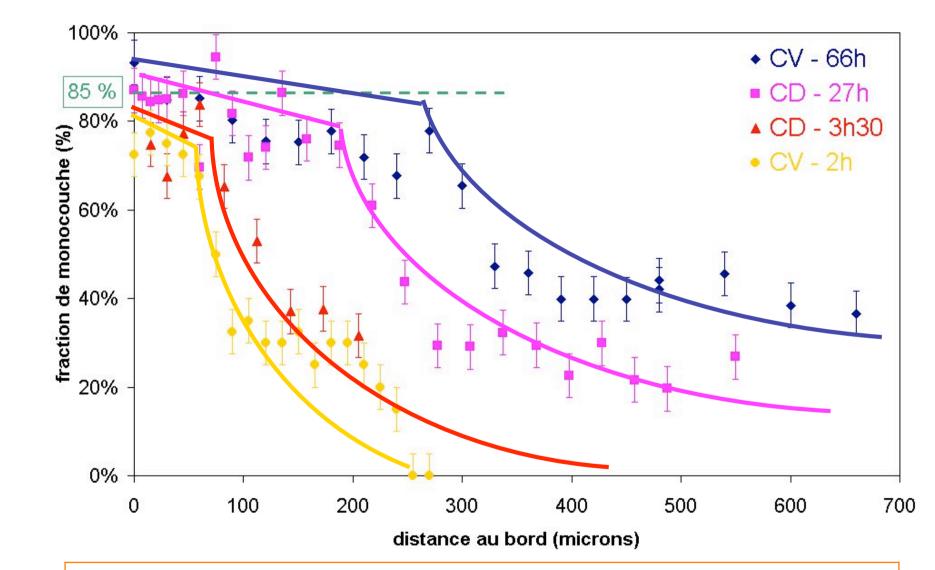
Cinétique de diffusion intergranulaire en t<sup>1/2</sup>

⇔ Cinétique de type C

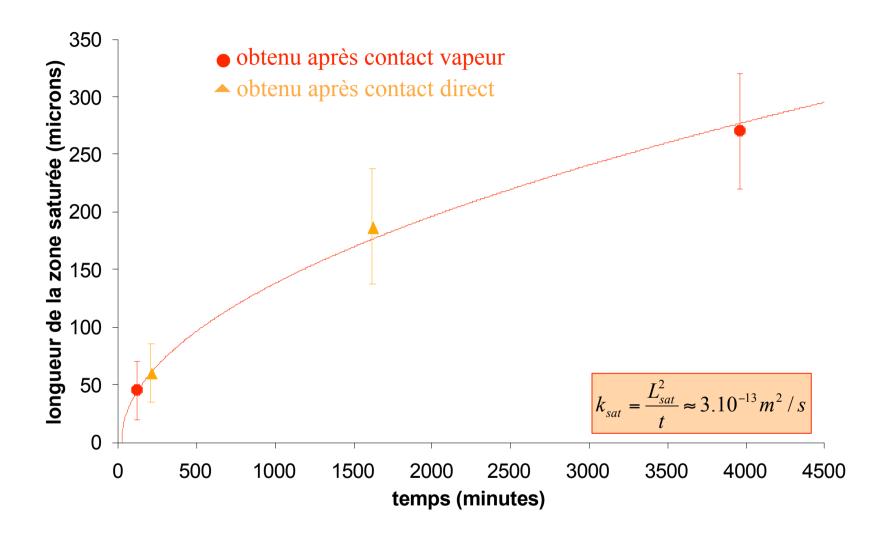
$$\frac{\partial C_{GB}}{\partial t} = D_{GB} \cdot \frac{\partial^2 C_{GB}}{\partial y^2} \qquad \frac{C_{GB}}{C_{GB}^0} = 1 - erf\left(\frac{L}{\sqrt{4D_{GB}t}}\right)$$



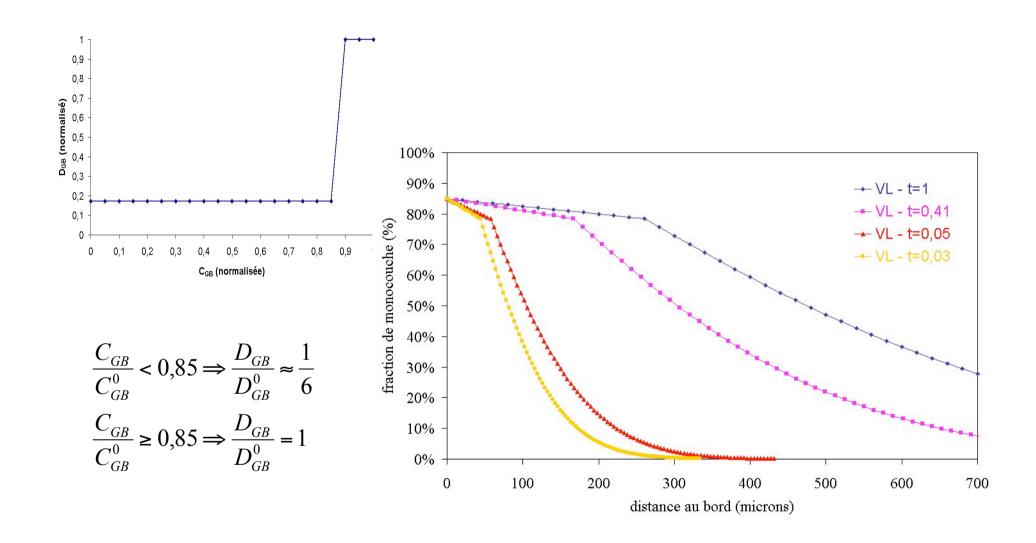
$$erf(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{z} \exp(-u^{2}) du$$



Existence d'une zone de saturation du joint à proximité du bord, suivie de la décroissance de la concentration jusqu'à la zone centrale ductile



Cinétique parabolique d'avancée de la zone saturée (meilleur accord pour  $L \propto t^{0,50}$ )  $\Leftrightarrow$  modélisation ?



Profils de concentration correctement décrits

[5] P. Wynblatt (Carnegie Mellon University - Pittsburgh), réunion « Pénétration Intergranulaire », janvier 2004

Forte ségrégation de Bi aux joints de grains de Cu

Prise en compte de la ségrégation non linéaire

+

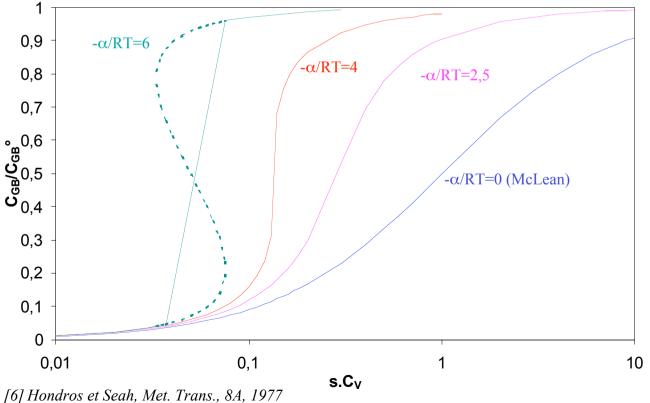
Introduction d'un terme lié aux interactions entre solutés au joint de grains

 $(\alpha < 0 : attraction)$ 

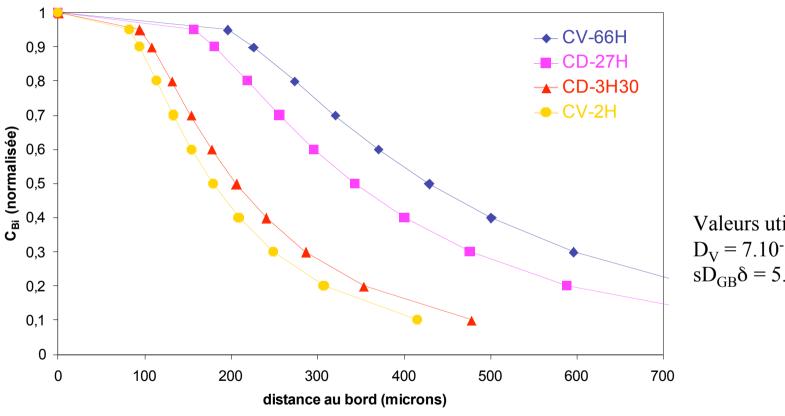
isotherme de Fowler-Guggenheim<sup>[6]</sup>

$$\frac{C_{GB}}{C_{GB}^0 - C_{GB}} = s. \exp\left(-\frac{\alpha \cdot \frac{C_{GB}}{C_{GB}^0}}{RT}\right) \cdot \frac{C_V}{1 - C_V}$$

Avec s=exp( $-\Delta G_s/RT$ )



$$\frac{C_{GB}}{C_{GB}^0 - C_{GB}} = s \cdot \frac{C_V}{1 - C_V} \quad \text{(Mc Lean)} + \text{cinétique de type B en } t^{1/4} \quad \left(\frac{\partial C_{GB}}{\partial t} = 0\right)$$



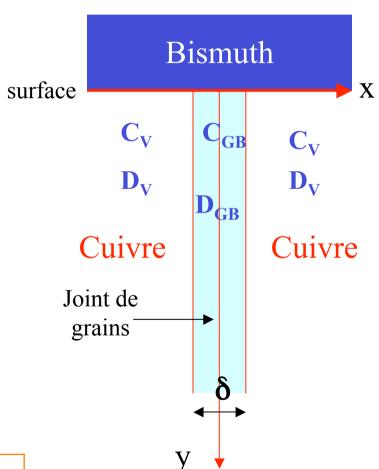
Valeurs utilisées:  $D_V = 7.10^{-17} \text{ m}^2/\text{s}$  $sD_{GB}\delta = 5.10^{-18} \text{ m}^3/\text{s}$ 

Profils de concentration presque correctement décrits

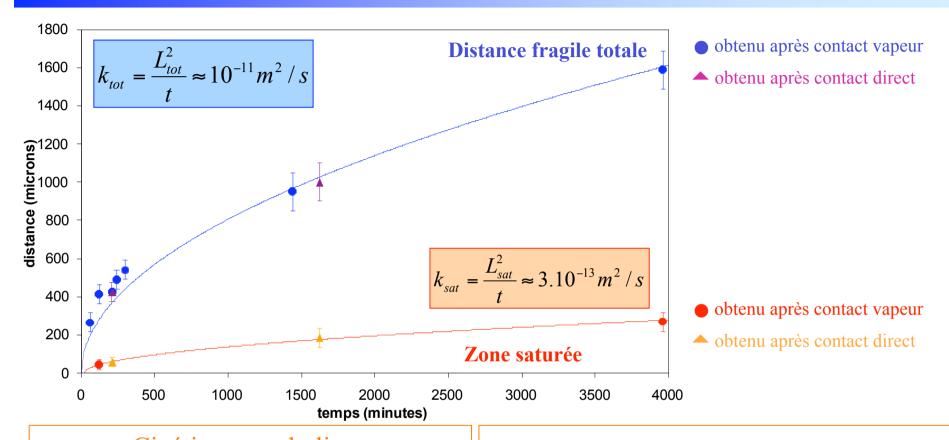
$$\frac{\partial C_V}{\partial t} = D_V \cdot \left(\frac{\partial^2 C_V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_V}{\partial y^2}\right) \text{ pour } |\mathbf{x}| > \delta/2$$

$$\frac{\partial C_{GB}}{\partial t} = D_{GB} \cdot \frac{\partial^2 C_{GB}}{\partial y^2} + \frac{2.D_V}{\delta} \cdot (\frac{\partial C_V}{\partial x})_{x=\delta/2}$$

$$\frac{C_{GB}}{C_{GB}^{0} - C_{GB}} = s. \exp\left(-\frac{\alpha \cdot \frac{C_{GB}}{C_{GB}^{0}}}{RT}\right) \cdot \frac{C_{V}}{1 - C_{V}}$$



Résolution numérique en cours...



Cinétique parabolique

+

épaisseurs inférieures à 2 monocouches

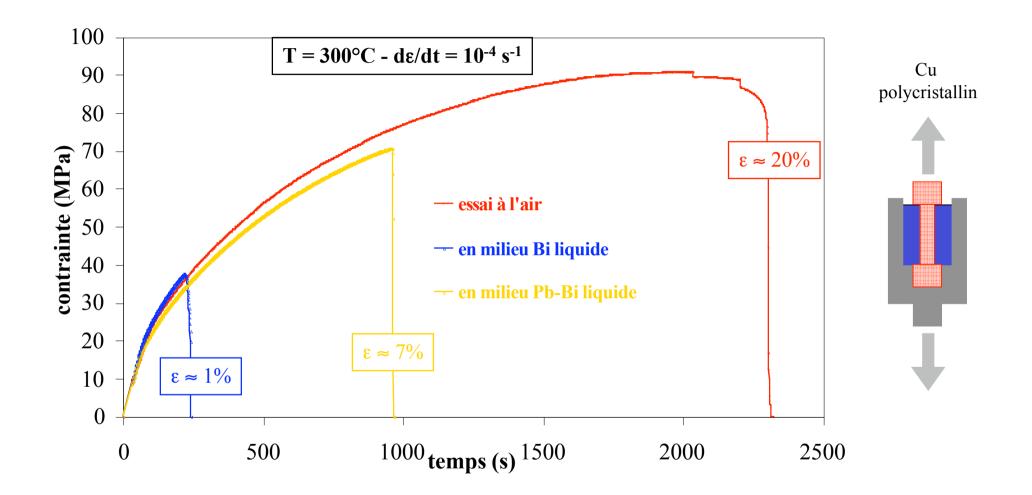
↓

Cu / Bi à 500°C:

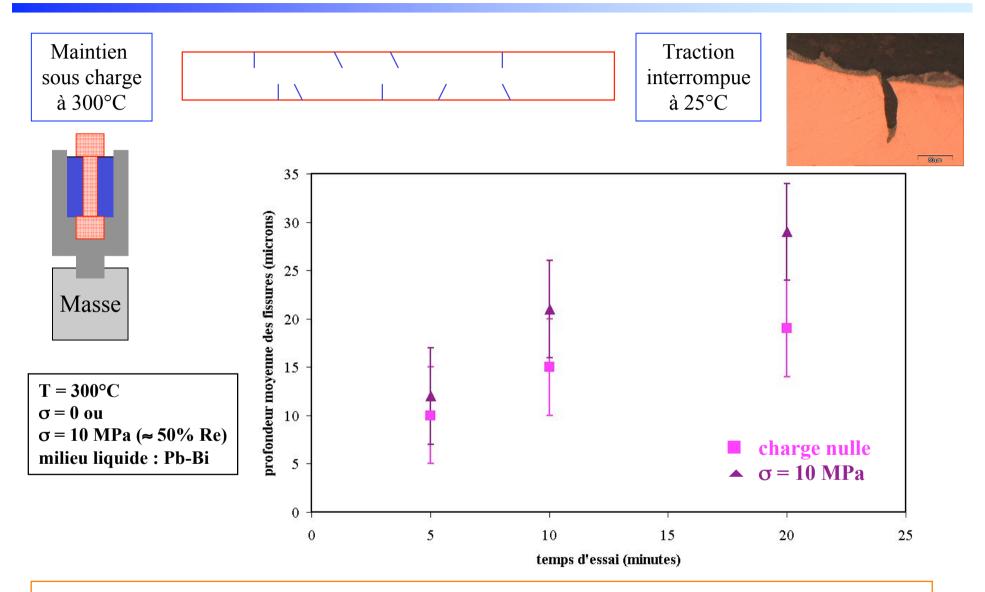
DIFFUSION

INTERGRANULAIRE

Les profils de concentration intergranulaire présentent une zone de saturation du joint de grains à proximité de la source de Bi modélisation du couplage Diffusion Ségrégation
Intergranulaire Non Linéaire



On constate une diminution spectaculaire des propriétés mécaniques du cuivre en présence de métal liquide, mais il est difficile de quantifier l'effet de la contrainte

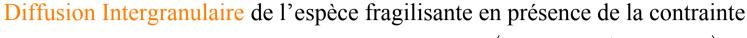


La faible limite d'élasticité du cuivre nous empêche de développer cette procédure on atteint les limites de l'utilisation du cuivre OFHC

## **o**appliquée







[8]: 
$$D_{GB} = D_{GB}^{0} \cdot \exp\left(\frac{-E_{GB}(\sigma_{appliqu\acute{e}e})}{RT}\right) = D_{GB}^{0} \cdot \exp\left(\frac{-(E_{GB}^{0} - \eta \frac{tr\sigma_{appliqu\acute{e}e}}{3})}{RT}\right)$$

avec η: volume d'activation

et  $\eta \approx \Omega^{[9]}$  (volume atomique  $\approx 10^{-5}$ - $10^{-4}$  m<sup>3</sup>/mol)

or 
$$E_{GB}^0 \approx 10^4 - 10^5 J / mol^{[7]}$$

donc 
$$\frac{E_{GB}^0}{\eta} \approx 10^9 Pa$$



En pratique, la prise en compte de l'effet « accélérateur » d'une contrainte de traction ne devient nécessaire que pour des contraintes très importantes (de l'ordre du GPa)

#### Diffusion Intergranulaire de l'espèce fragilisante

Réduction progressive de la cohésion du joint

 $\sigma_{dec-MS}$ : contrainte nécessaire à la décohésion intergranulaire du métal solide pur

 $\sigma_{\text{dec-MSF}}$  : contrainte nécessaire à la décohésion intergranulaire du métal solide fragilisé

C<sub>EF</sub>: concentration intergranulaire en espèce fragilisante

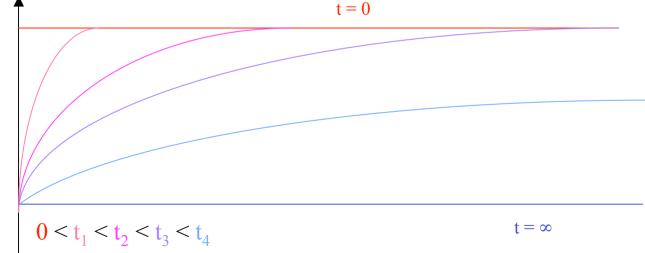
On peut alors écrire<sup>[10]</sup>: 
$$\sigma_{dec-MSF}(x,t) = \sigma_{dec-MS} - K.C_{EF}(x,t)$$

avec cinétique de type C:

$$\sigma_{dec-MSF}(x,t) = \sigma_{dec-MS} - K' \cdot \left[ 1 - erf\left(\frac{x}{\sqrt{4D_{GB}t}}\right) \right]$$



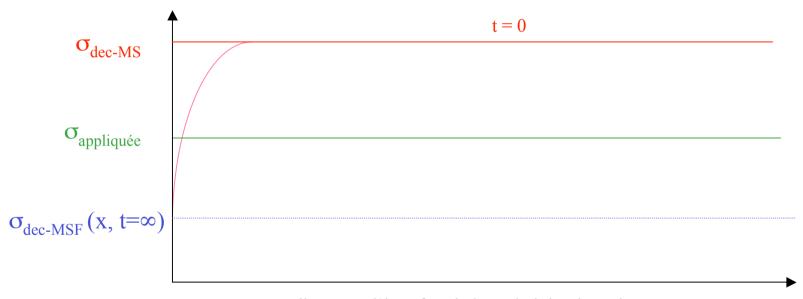
$$\sigma_{\text{dec-MSF}}(x, t=\infty) = \sigma_{\text{dec-MSF}} - K^{-1}$$



 $1^{\text{er}} \text{ cas} : \sigma_{\text{appliqu\'ee}} \ge \sigma_{\text{dec-MSF}}$ 

v rupture quasi-instantanée, quasi-continue et très rapide

Le système Al / Ga pourrait être une parfaite illustration de cette situation...



x : distance à l'interface le long du joint de grains

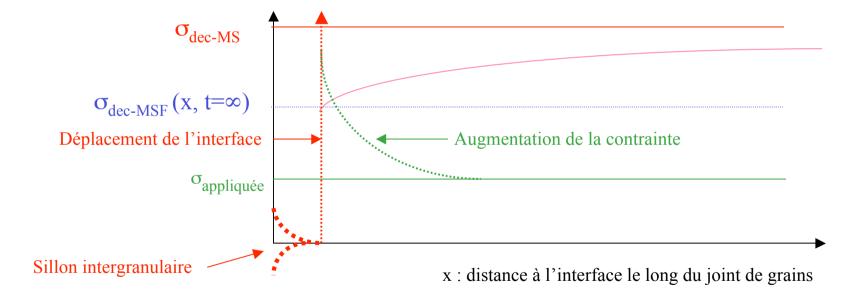
Nécessité du choix d'un critère de rupture

 $2^{\text{\`e}me}$  cas :  $\sigma_{appliqu\'ee} < \sigma_{dec\text{-}CuBi}$ 

strente d'une concentration de contraintes suffisante pour initier la rupture temps d'incubation

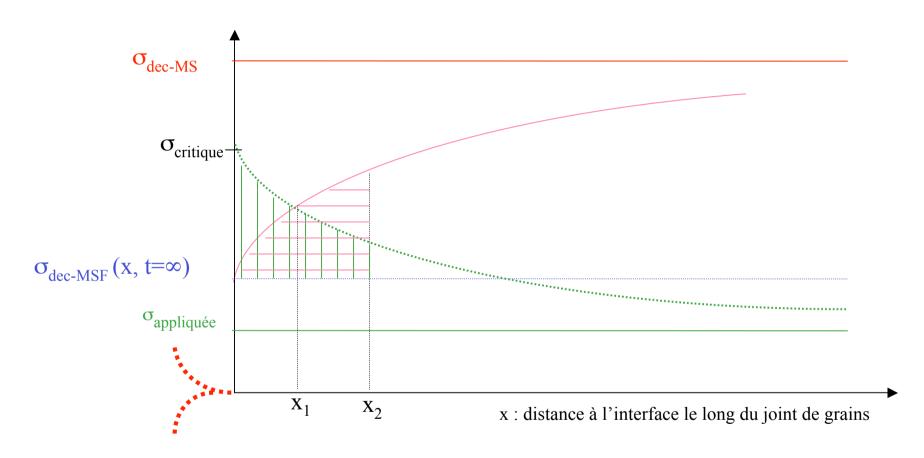
exemple : temps nécessaire à la formation d'un sillon intergranulaire

♥ propagation rapide

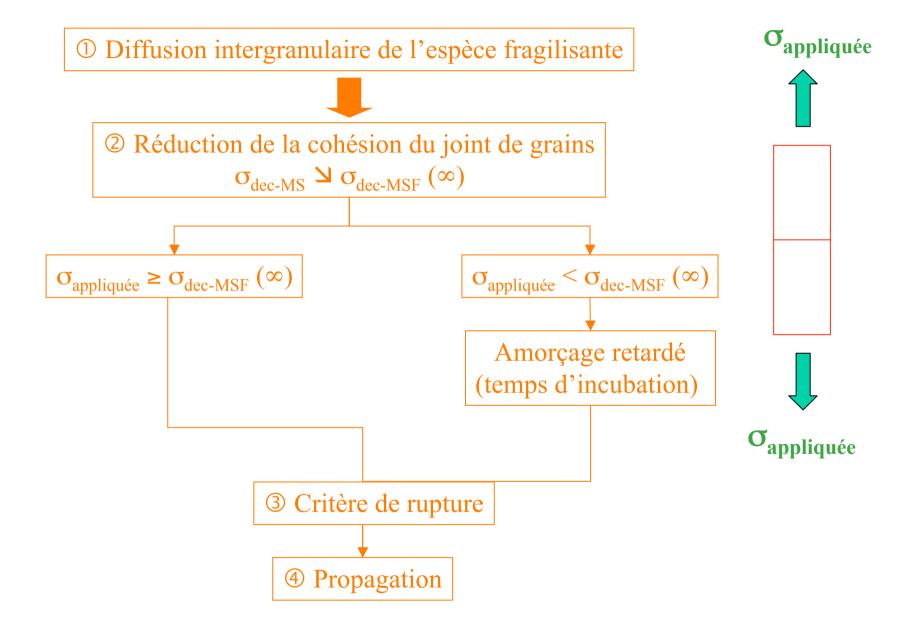


Nécessité du choix d'un critère de rupture

Application d'un critère de rupture



Répétition → Propagation



Conséquences du contact entre le Cuivre solide et le Bismuth liquide

Sans contrainte ( $\sigma = 0$ )

Cinétique parabolique

+

Épaisseurs inférieures à 2 monocouches



DIFFUSION INTERGRANULAIRE Avec contrainte ( $\sigma > 0$ )

Diffusion intergranulaire

Rupture des joints de grains l ainsi fragilisés

MODELISATION...